
2011年度 第1四半期 決算説明資料

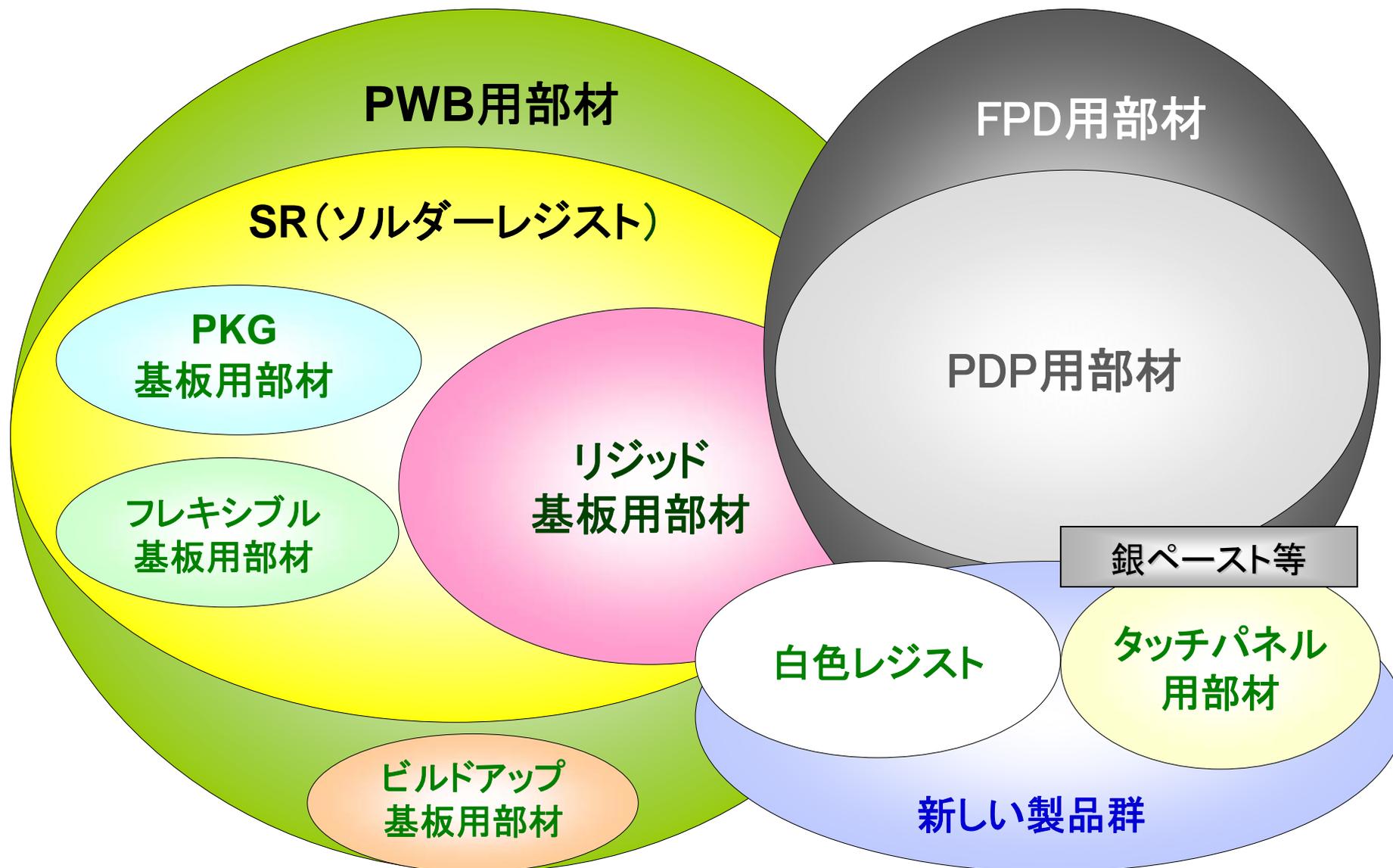
太陽ホールディングス株式会社

2011年8月9日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当社グループの製品分野



用語の説明

用語	内容
PWB用部材 (Printed Wiring Board)	プリント配線板用部材
FPD用部材 (Flat Panel Display)	フラットパネル・ディスプレイ用部材
PDP用部材 (Plasma Display Panel)	プラズマディスプレイ・パネル用部材
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト(レジストインキ)
PKG基板用部材 (Package)	モジュール基板

2012年3月期 第1四半期 連結業績

12年3月期 第1四半期業績

(単位:百万円)

項目	10年度 第1四半期 (累計)	11年度 第1四半期 (累計)	増減額	増減率
売上高	10,457	10,521	64	0.6%
営業利益	1,852	1,310	△541	△29.3%
経常利益	1,852	1,318	△534	△28.8%
四半期純利益	1,169	813	△356	△30.4%
円・USDレート	91.7	81.7	△10.0	△10.9%

□PWB用部材

- ・PKG用基板は好調だったが、他の製品分野は需要停滞
- ・連結販売数量は前年同期比10%減
- ・円高影響で販売単価下落

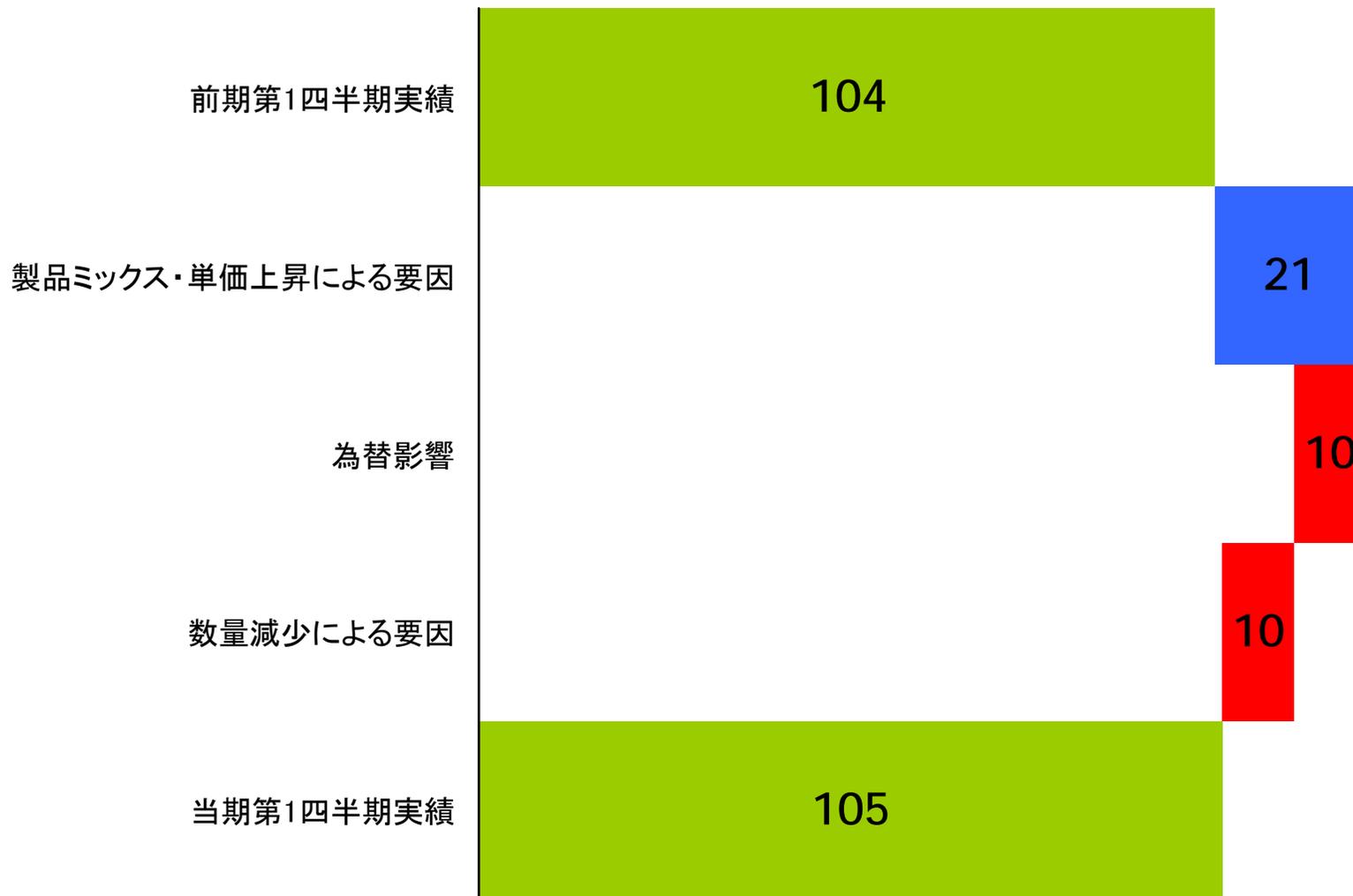
□FPD用部材

- ・販売数量は前年同期比4%減
- ・銀価格高騰により販売単価は大幅に上昇

増収要因(前期比)

売上高

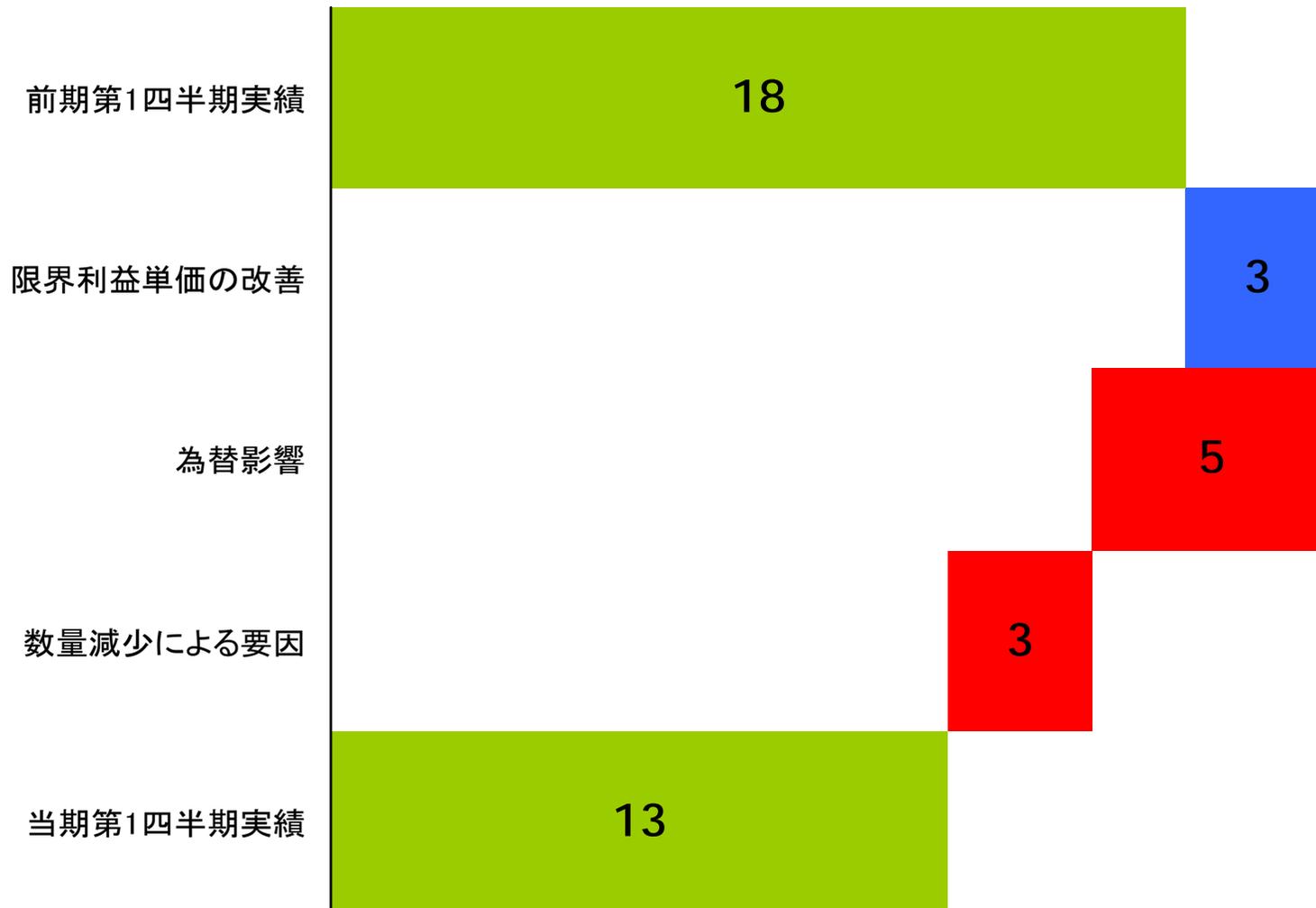
(単位:億円)



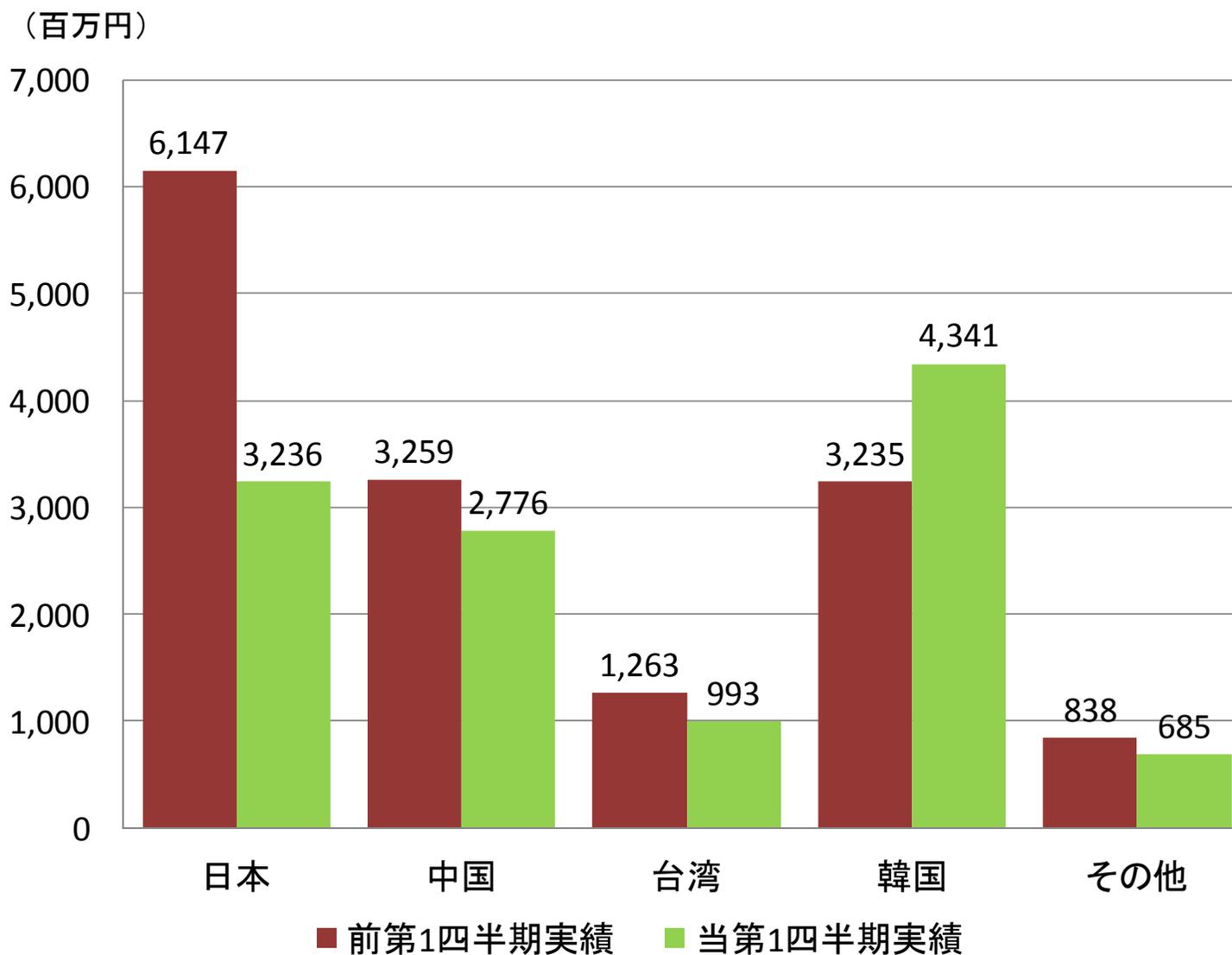
減益要因(前期比)

営業利益

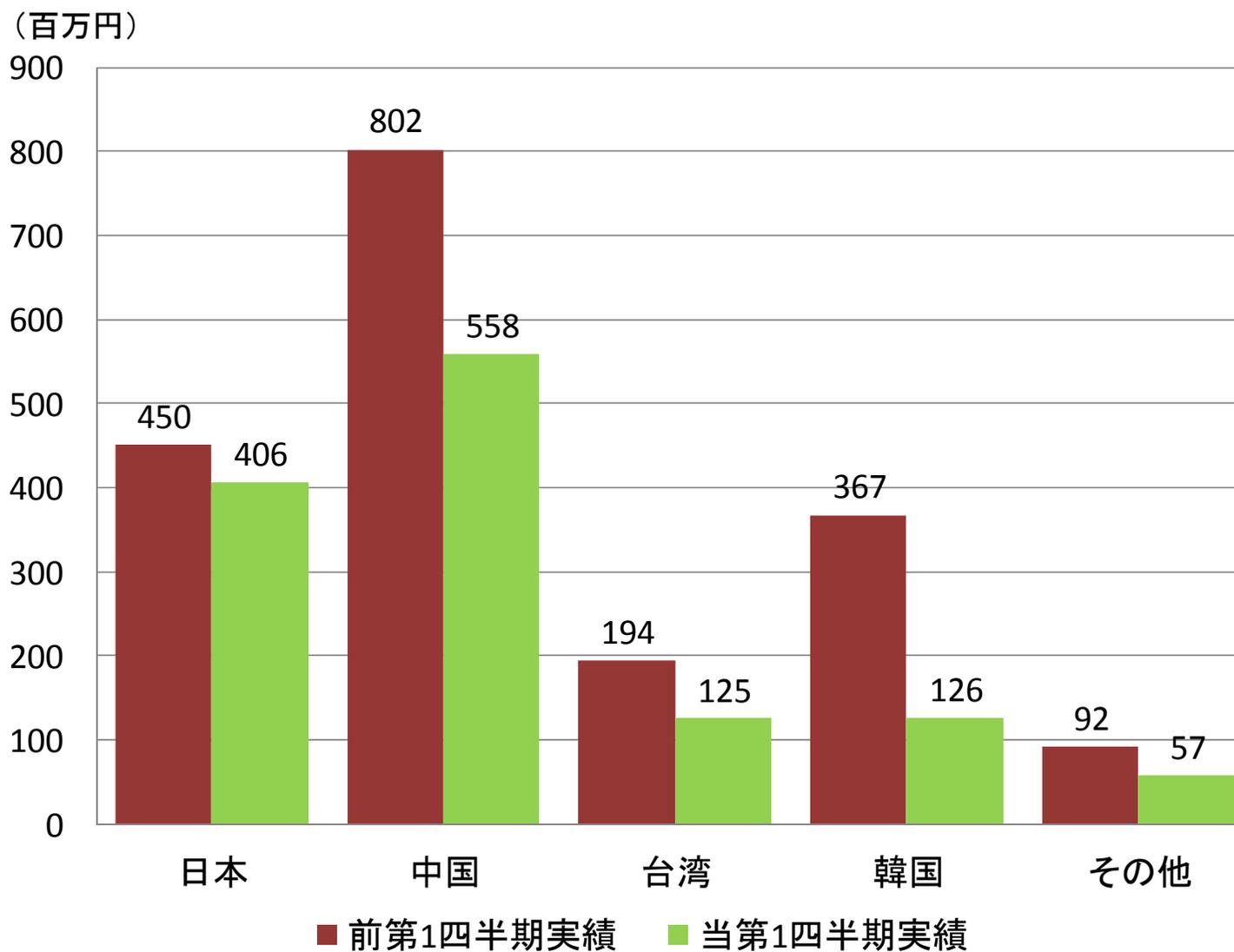
(単位:億円)



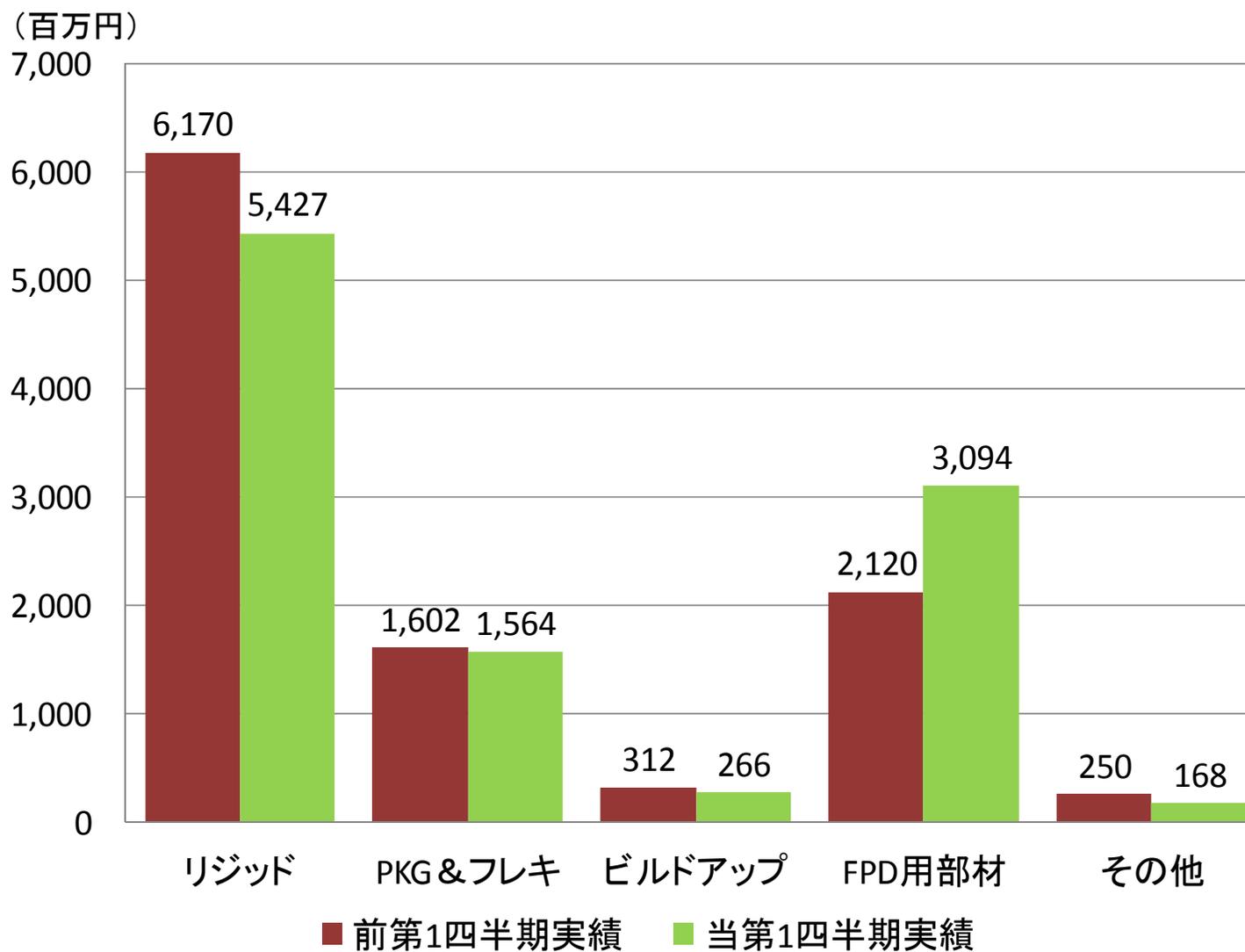
セグメント別売上高



セグメント利益



製品分類別売上高

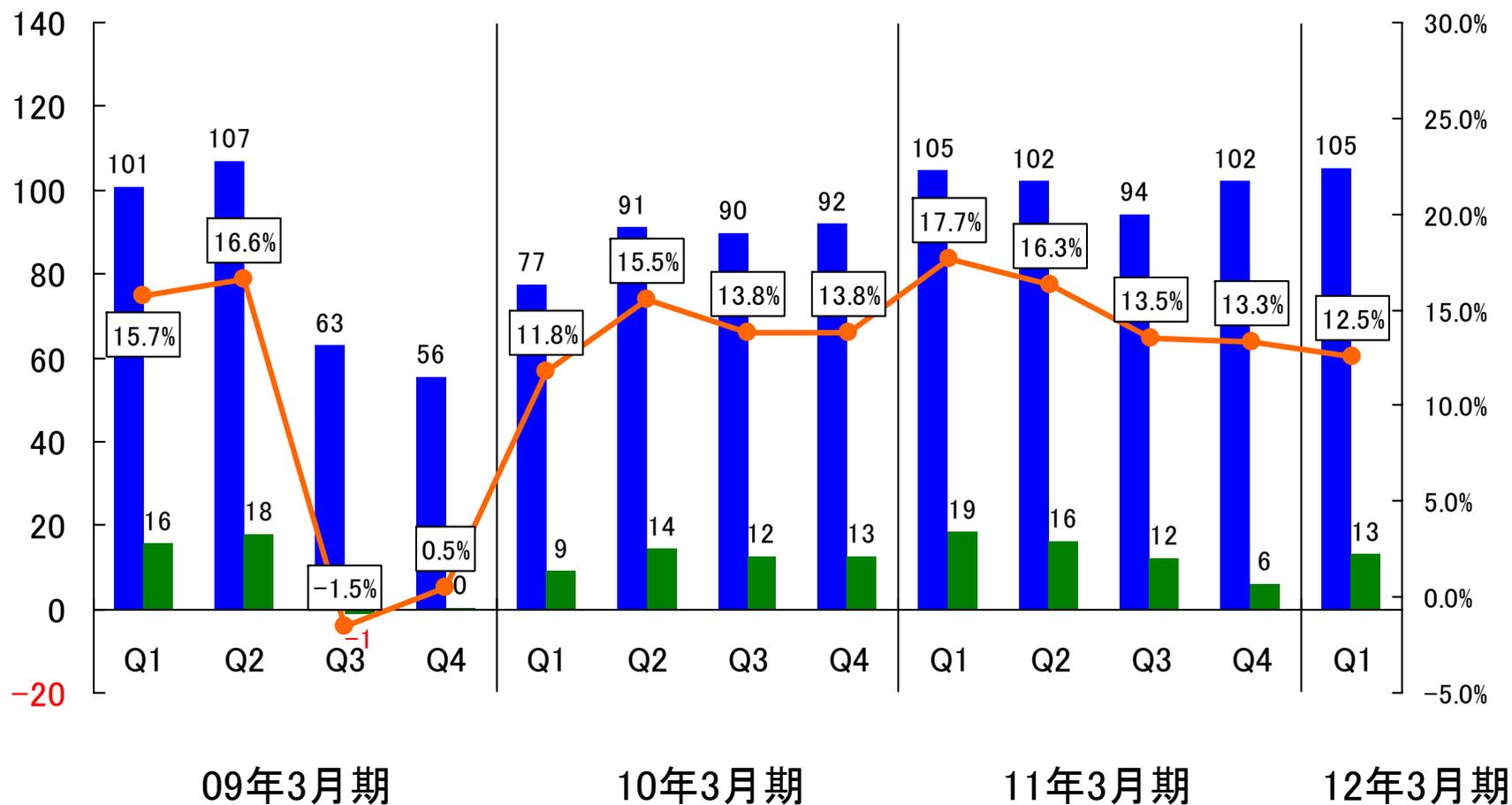


四半期別の業績推移

■ 売上高(左軸) ■ 営業利益(右軸) ● 営業利益率

(億円)

円高影響で営業利益率は低下傾向



連結業績の推移及び見通し

(億円)

